# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number:

02-110348

(43) Date of publication of application: 23.04.1990

(51)Int.CI.

GO1N 21/27

C25D 21/12

(21)Application number: 63-264807 (71)Applicant: FUJITSU LTD

(22)Date of filing:

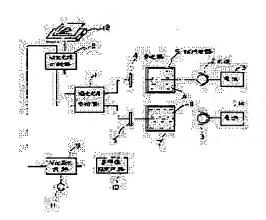
20.10.1988 (72)Inventor: SHIROMIZU YOSHIMI

# (54) MANAGING APPARATUS OF GOLD PLATING LIQUID

## (57) Abstract:

PURPOSE: To enable appropriate exchange of a plating liquid by detecting the deterioration degree of said gold plating liquid by the absorbance of a wavelength in a specific range by an absorptiometer.

CONSTITUTION: Supposing that the deterioration of a gold plating liquid B is to be measured, when a visible light is radiated to the gold plating liquid B from a light source 3, a light among the visible light having a wavelength in a range 340–450nm is absorbed by a substance contained in the liquid B. The absorbed light is guided to a photoreceptor part of the absorptiometer 1 which analyzes the luminous intensity of the absorbed light. The absorbing degree of the gold plating liquid



for every wavelength 340–450nm is analyzed by the absorptiometer 1. The data of the analysis is input to a detector 8 which informs the deterioration of the gold plating liquid B when the absorbing degree peculiar to the liquid B is reduced lower than a reference value. Accordingly, the deterioration degree of the plating liquid B can be measured in a reduced time and the liquid can be exchanged properly.

## LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

## 日本国特許庁(JP)

OD 特許出顧公開

# 公開特許公報(A) 平2-110348

Mint. Cl. '

識別配号

庁内整理番号

母公開 平成2年(1990)4月23日

G 01 N 21/27 C 25 D 21/12 Z 7458-2G C 7179-4K

春査請求 未請求 請求項の数 1 (全4頁)

60発明の名称

金メツキ液の管理装置

**和特 題 昭63-264807** 

❷出 顧 昭63(1988)10月20日

**@発明者 白水**.

好学

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社

内

勿出 順 人 富士遠株式会社

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地

四代理人 中理士 岡本 啓三

明 福 省

1. 発列の名称

会メッキ液の管理装置

2. 特許請求の範囲

可視光を金メッキ液に照射する光褪と、

上記金メッキ液を透過した上記光線の光を受光 し、可視被長額域に亘る上記金メッキ液の吸光度 を分析する吸光光度分析器と、

族吸光光度分析器による340~450 amの範 個の減長の吸光度の大きさによって上記会メッキ 液の劣化度を検知する検知器を増えたことを特徴 とする金メッキ液の管理整理。

3. 発明の詳細な製明

(株 要)

金メッキ波の管理装置に関し、

メッキ彼の劣化度の測定時間を短指して被交換 を選正に行うことを目的とし、

可視光を会えっキャに配射する元率と、上記会 メッキャを透過した上記光線の光を受光し、可視 被長領域に図る上記金メッキャの吸光度を分析す る吸光光度分析器と、接吸光光度分析器による 340~450mmの破損の吸光度の大きさ によって上記金メッキ板の劣化度を検知する検知 思とを含み提成する。

## (産業上の利用分野)

本発明は、金メッキ波の管理装置に関し、より 詳しくは、金メッキ板の劣化状態を検知して選正 な交換を図るための管理装置に関する。

# (従来の技術)

本原体装置の電極やフリップチップのベンブを 形成する場合には全メッキ液が使用されている。 全メッキに用いるメッキ液には、例えばNagAu (30s)。を主成分とした液が用いられている。

この金メッキ液は使用到数が増えるにしたがい、 金の濃度が低下したり不純物の温入量が増えるた め、金が付着し強くなったり及質の機が得られな いといった問題がある。

このため、金メッキ波の温度、比点、不統領会

有量、金濃度、PH等の測定を行って金メッキ液 「の吸光度を分析する吸光光度分析器と、拡吸光光 労化程度を検知するようにしている。 度分析器による340~450mmの範囲の被長の

#### (発明が解決しようとする規題)

しかし、これらの側定項目のうち金濃度は熔炼 抽出の後に原子吸光光度法を用いて側定し、また、 不被告合有量は「CP分光分析法やイオンクロマト法を使用するため、これらの選定に時間がかかり、液の交換時期は液の使用日数や基板処理枚数 等の経験的なことによって判断しがちとなり、過 正な液交換がなされ難いといった問題がある。

本発明はこのような問題に置みてなされたものであって、メッキ液の労化度の関定時間を短縮して液交換を選正に行うことができる金メッキ液の管理装置を提供することを目的とする。

#### (課題を解決するための手段)

上記した課題は、可視光を金メッキ液に照射する光線と、上記金メッキ液を透遊した上記光線の 光を受光し、可視波長領域に亙る上記金メッキ液

t.

したがって、不良状態となった会メッキ液の吸 光度を予め検出しておいて、この吸光度まで低下 した金メッキ液を交換することにより常に良好な 金漆膜を目的物に形成できることになる。

#### (実施例)

第1回は、本発明の一実施例を示す概要排成図で、図中符号1は、2つの光道2、3から放射された可視光の吸光度を可視被長にわたって分析する吸光度分析器で、その入力側には光道2、3から照射された光を個々に受光する2つの受光器4、5が接続されていて、2つの石英製試料容器6、7を透過した光調2、3の光を受光器4、5により受光し、石英製試料容器6、7にそれぞれ収納した基準被人と全メッキ液Bの吸光度を測定するように成されている。

8 は、吸光光度分析器 L の分析結果を入力する 吸光光度比較器で、基 液 A と会メッキ試料液 B の吸光度を比較して基準液 A の吸光度を基準とし 「の吸光度を分析する吸光光度分析為と、値吸光光度分析器による340~450mmの範囲の被長の吸光度の大きさによって上記金メッキ液の劣化度を検知する検知器を増えたことを特徴とする金メ、ッキ液の管理装置により解決する。

## (作用)

上記した発明において、劣化の程度を測定しようとする金メッキ液に光源から可視光を照射すると、可視光は液の含有物により特定液長の光が吸収されて吸光光度分析器の受光部分に到途する。

そして、吸光光度分析器によって金メッキ液の 被長毎の吸光度が分析され、そのデータは検知器 に入力するために、金メッキ液特有の吸光度が萎 準値よりも低下した場合に金メッキ液の劣化を知 らせる。

この装置を使用した金メッキ液の被長・較光度 の特性の一側を示すと、第2回のような結果とな り、処理複数が増える毎に340~450mm被長 付近の販売度が特に低下することが明らかになっ

て金メッキ液の被長・吸光皮特性を求めるように 諸成されている。

9は、会メッキ液は料液日が劣化したことを知らせるための劣化表示目路で、吸光光度比較調 8 から出力される可視被長範囲の吸光度の最大値と基準値数定国路 1 0 に設定した基準値とを比較し、吸光度の最大値が基準値よりも低い場合にランプ 1 1 を点載させて金メッキ液が劣化したことを知らせるように構成されている。

12は、吸光光度比較器 8の出力側に接続した プリンタで、穷化表示回路 9の吸光度特性を可提 被長期四内で表示するように構成されている。

なお、図中符号13、14は光輝2,3の電源 を示している。

次にこの実施例の作用について説明する。

上配した実施例において、一方の試料容別6に は現水人を入れ、他方の試料容別7には今化の程 度を調定しようとする金メッキ被目、例えば Janae (50g) aを主収分とするメッキ被を入れ、こ れらの彼に光速2.3から可視光を解射すると、

# 特開平2-110348(3)

それぞれの可視光は、液の含有物により特定坡長 分が吸収されつつば料容器6。 7 を透透して受光 器4、5 に到途する。

そして、受売期6.7が受けた光は、吸売光度 分析器1によって340~450m程度の可複被 長年の吸光度が分析され、そのデータは吸売光度 比較高8に入力するために、基準液人と金メッキ 液Bとの吸光度が吸光光度比較器8により比較され、金メッキ液特有の吸光度が算出される。この 特性はブリンタ12によって強かれる。

また、劣化表示回路 9 は吸光光度比較器 8 により求めた可視被長吸光特性のうちの最大値を入力し、基準数定国路 1 0 の設定値と比較して、吸光度が基準値よりも低下した場合にランプ 1 1 を点滅させて液の交換を促す。

この装置を使用して金メッキ液の吸光度を選定してプリンタ12により印刷すると、第2因に示すような実験結果が得られ、処理枚数が増える毎に340~450 am被長補関付近の吸光度が低下することが明らかになった。このような測定結果

により使用限界の吸光度を求め、これを設定基 値データとして基準設定問題 10に入力する。

なお、上記した実施例においては資水を基 液 Aとしてメッキ彼の劣化度を制定したが、未使用の金メッキ被を基準数としても、同様に劣化程度を求めることもできる。

### (発明の効果)

以上述べたように本発明は、可視光を企メッキ 被に駆射してその3 4 0 ~ 4 5 0 am 被長範囲の数 光度を制定するようにして劣化の程度を検知する ようにしたので、メッキ液の劣化度を吸光度測定 により短時間で検知することができ、効率よく金 メッキ液を適正な状態で交換できる。

## 4. 図面の簡単な製明

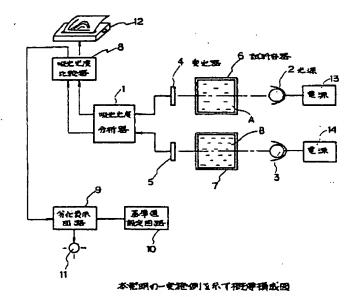
第1回は、本発明の一実施例を示す概要構成図、 第2回は、本発明による測定結果の一例を示す 被長・吸光度特性図である。

#### (符号の提明)

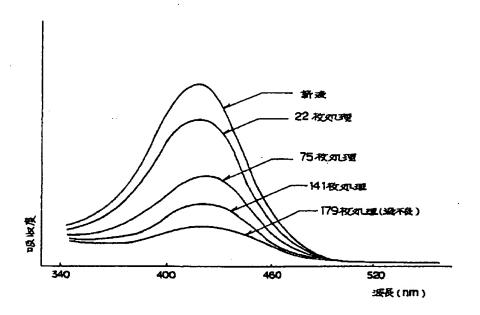
1 - 吸光光度分析器、

- 2、3…先禄、
- 4、5一受光器、
- .6、丁一式料存基、
- 8 一吸光光度比较器、
- 9 一劣化表示医路、
- 10一基準値設定回路、
- 11ーランプ、
- 12-ブリンタ。

代理人非理士 阿本 存 三



**第** 1 图



本発明による測定結果の一体に示す液長・吸光度特性図第2図